

平成 30 年 12 月吉日

各位

株式会社ヒラノテクシード
取締役社長 岡田 薫

『Convertech JAPAN 2019』ご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社はこの度、東京国際展示場(東京ビッグサイト)にて開催される「Convertech JAPAN 2019」に出展いたします。

今回弊社ブースでは、高機能フィルム分野等に関連する塗工乾燥技術として、「波長制御ヒーター搭載乾燥装置」、「2層 FX ダイヘッド」、「2層 R2 ヘッド」の実機展示を行うとともに、その他にも弊社の多様な技術をご紹介します。

様々な製品製造における生産性並びに性能の向上に、弊社装置をご活用いただき、皆様方にお役立ていただければ幸いです。

ご多忙のこととは存じますが、是非とも弊社ブースにお立ち寄り頂きますよう、よろしくお願い致します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。 敬具

記

会 期	平成 31 年 1 月 30 日(水)～2 月 1 日(金)
時 間	10 : 00～17 : 00
会 場	東京国際展示場(東京ビッグサイト)
展示場	東 3 ホール展示場 小間番号 : 3F-14
展示品	波長制御ヒーター搭載乾燥装置、 2 層 FX ダイヘッド、2 層 R2 ヘッドの実機展示、 その他パネル展示等

※ 弊社グループ会社として、株式会社ヒラノ K&E 及び ヒラノ技研工業株式会社 が同小間にてパネル出展いたします。

※ 本展示会に関するお問合せにつきましては、下記担当者にご連絡ください。

本社工場	機械部	岡本	TEL : 0745-57-0685	FAX:0745-57-1075
東京支店	営業課	藤岡、松村	TEL : 03-5289-8834	FAX:03-3251-7999